

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》，为进一步拓展海外市场，满足公司长期战略发展需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，公司新设新加坡共和国全资子公司（Tonyshare New Materials Technology Pte. Ltd.）（以下简称“新加坡子公司”）作为投资主体在马来西亚联邦建立全资孙公司（Tonyshare Electronic Material Technology Malaysia Sdn. Bhd.）（以下简称“马来孙公司”）并投资建设生产基地，本次项目计划投资总金额不超过600.00万美元（或等值人民币）以从事光伏焊带的生产和销售等相关业务，并于2025年1月收到了新加坡子公司和马来孙公司的注册证书。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）于2025年1月17日披露的《关于对外投资并设立境外全资公司的公告》（公告编号：2025-003）、2025年1月23日披露的《关于境外全资公司完成注册的公告》（公告编号：2025-005）。

二、进展情况

（一）备案登记情况

截至本公告披露日，公司已办理完成境外投资设立马来孙公司的备案登记事宜，并先后收到江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200202500481号）、苏州市发展和改革委员会出具的《关于同享（苏州）电

子材料科技股份有限公司新设同享新材料科技私人有限公司并通过其在马来西亚新设同享电子材料科技马来西亚私人有限公司项目备案的通知》（苏发改外〔2025〕109号）。

（二）注册增资情况

截至本公告披露日，公司已完成对新加坡子公司首轮投资款 501.60 万美元的支付且新加坡子公司已将上述 501.60 万美元投资到马来孙公司。马来孙公司注册资本由 1.00 马币增至 21,433,369.00 马币（501.60 万美元等值马币），马来孙公司已完成首轮增资的登记事项，剩余 98.40 万美元投资款后续将分阶段进行支付，具体支付时间将依业务进展适时披露。

三、对公司的影响

本次对外投资基于马来孙公司的经营需求，也符合公司未来整体战略发展规划，从长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将具有积极作用。

四、风险提示

本次设立境外全资子公司符合公司整体战略发展规划，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极防范和应对可能发生的风险，确保公司对外投资的安全与收益，最大程度保护公司和股东的利益。公司将持续关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- （一）苏发改外〔2025〕109号证书；
- （二）企业境外投资证书（境外投资证 NO3200202500481）；
- （三）同享电子材料科技马来西亚私人有限公司增资证明。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2025年6月3日